

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

61190-1-1

Première édition
First edition
2002-03

**Matériaux de fixation pour les
assemblages électroniques –**

**Partie 1-1:
Exigences relatives aux flux de brasage
pour les interconnexions de haute qualité
dans les assemblages de composants
électroniques**

Attachment materials for electronic assembly –

**Part 1-1:
Requirements for soldering fluxes for high-quality
interconnections in electronics assembly**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61190-1-1:2002